

公司概況資料表

**以下資料由雍智科技公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。**

**以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意**

icon_page_title**icon_page_title 認購相關資訊**

**icon_page_title** [**公司簡介**](#公司簡介)

**icon_page_title** [**主要業務項目**](#主要業務項目)

**icon_page_title** [**最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表**](#最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表)

**icon_page_title** [**最近五年度簡明資產負債表**](#最近五年度簡明資產負債表)

**icon_page_title** [**最近三年度財務比率**](#最近三年度財務比率及股利發放情形)

**公司名稱：雍智科技股份有限公司 (股票代號：6683)**

|  |  |
| --- | --- |
| 輔導推薦證券商 | 凱基證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司 |
| 主辦輔導券商聯絡人電話 | 凱基證券股份有限公司  聯絡人：林小姐  公司電話：(02)7702-9838 |
| 註冊地國 | (外國發行人適用) |
| 訴訟及非訟代理人 | (外國發行人適用) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 輔導推薦證券商認購雍智科技股份有限公司股票之相關資訊 | | |
| 證券商名稱 | 主辦 | 協辦 |
| 凱基證券股份有限公司 | 宏遠證券股份有限公司 |
| 認購日期 | 107年5月22日 | |
| 認購股數（股） | 639,000 | 100,000 |
| 認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率 | 2.59% | 0.41% |
| 認購價格 | 新台幣70元/股 | |
| 認購價格之訂定  依據及方式 | 目前證券投資分析常用之股票評價方法主要包括市價法如本益比法(Price/Earnings Ratio, P/E Ratio)、股價淨值比法(Price/Book Value Ratio, P/B Ratio)、股價營收比法(Price/Sales Ratio, P/S Ratio)，係透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評價企業之價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整；成本法亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎；另現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method, DCF)則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。  其中，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握，故本次輔導推薦證券商認購雍智科技股份有限公司(以下簡稱：雍智科技或該公司)股票茲就市場法-本益比法進行評估。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公 司/月 份 | 107年2月 | 107年3月 | 107年4月 | 平 均 | | 精測(6510) | 46.75 | 38.68 | 33.46 | 39.63 | | 旺矽(6223) | 15.12 | 20.51 | 30.72 | 22.12 | | 中探針(6217) | 10.33 | 10.65 | 13.48 | 11.49 | | 上櫃半導體 | 37.23 | 31.62 | 29.61 | 32.82 | | 上市半導體 | 17.87 | 18.18 | 17.62 | 17.89 |   資料來源：證券櫃檯買賣中心。  因避免取樣乘數區間受極端值之影響，而排除精測之本益比，故採樣同業及上市/櫃半導體類股最近三個月之平均本益比約介於11.49倍~32.82倍之間，若以雍智科技經會計師查核簽證106年度財務報告之每股稅後盈餘4.39元計算，雍智科技每股參考股價區間約為50.44元~144.08元。  參酌雍智科技經營績效、獲利情況、所處市場環境、產業未來成長性及同業之市場狀況，並考量興櫃巿場流動性不足之風險後，本輔導推薦證券商與雍智科技共同議定之每股認購價格為70元，應尚屬合理。 | |

|  |
| --- |
| **公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)** |
| 一、公司介紹  本公司提供之產品與服務在半導體供應鏈中屬於IC測試產業一環，在IC產業中扮演不可或缺的角色。本公司所提供產品及服務，從上游的晶圓測試到IC封裝成品的最終測試，或是測試載板所需搭配IC Socket、Probe Head、IC Burn-in Board測試、IC測試實驗室環境等，都是我們可以提供的產品與服務。我們長期與客戶一起發展，累積深厚的測試整合技術和經驗，能提供客戶兼具成本效率與完整可靠的測試決解方案。  二、歷史沿革   | 年度 | 重要發展記事 | | --- | --- | | 95年度 | * 雍智科技(股)公司正式成立，實收資本額為 新台幣63,500千元。 * 推出RF Loadboard解決RF晶片FT量產產能瓶頸，建立國內自行設計RF L/B能力。 | | 96年度 | * 推出首創DDR3 1866Mbps懸臂式探針卡供給記憶體大廠先進製程工程開發用。 * 推出DDR2/DDR3記憶體量產測試用socket board.。 * 與日本Yokowo合作推出首款coaxial socket RF探針卡。 | | 97年度 | * 推出DDR/LVDS/HDMI 等高速FPGA模組，成功導入DTV類型晶片FT量產，除了可活化低階機台架動率，並成功提升高速數位測試載板市占率。 * 投資設立毓祥科技股份有限公司，專司PCB工程設計及製造服務。 | | 100年度 | * 推出高階AP/Baseband Load Board 建立大電流低電壓高速PCB設計生產能力。 * 投資設立銳萊科技股份有限公司，專門提供RF通訊模組及系統。 | | 101年度 | * 成立台南辦公室。 * 推出首款手機晶片POP封裝測試載板，整合O/S與full-speed LPDDR2測試可一站完成。 | | 102年度 | * 設立上海辦事處，就近服務大陸客戶。 * 開發完成飛針測試機台，確保組裝品質與電氣特性測試一致性，提供更完整驗證測試及完善的產品維修能力。 | | 103年度 | * 建立量測檢驗室，量測探針卡板平、板厚等精密機構尺寸。 * 推出multi-dut RF/PMIC WLCSP direct-docking probe card。 | | 104年度 | * 推出高速、高功率IC Burn-in Board客製化專板。 * 取得ISO-9001認證。 * 設置SMT Line 等生產設備，開發先進PCB及Substrate組裝製程技術。 | | 105年度 | * 3月購得竹北莊敬路段土地，12月發包興建總部廠辦大樓。 * 推出Probe Card+Substrate+Probe Head Total Solution。 * 簡易合併子公司-毓祥科技股份有限公司。 * 推出高階FPGA開發平台，以遠優於國外同性質產品品質與服務，成功切入國內IC design house。 | | 106年度 | * 導入飛針測試機台。 * 成功開發出超大PCB整合加工新製程技術(610mmx610mm)。 * 成功開發77GHz 載板設計及量測技術。 | | 107年度 | * 1月莊敬北路新廠辦大樓完工，並陸續遷入。 |   三、經營理念  雍智科技成立迄今，本著專業、技術及服務的精神，提供積體電路測試載板(Load Board, Probe Card and peripheral)高頻高速解決方案。雍智科技期許成為客戶忠實夥伴，協助客戶在半導體IC晶片製程各階段的測試服務和產品，同時提供兼具生產成本與效率的整合方案。  四、未來展望  (1)短期發展計畫：  A.以技術、品質及服務持續深耕客戶關係。  B.整合並發揮策略聯盟效益，以滿足客戶各種需求。  C.統合內部資源協助客戶即時解決問題。  D.培養國際行銷人才，拓展台灣成功經驗。  (2)中、長期發展計畫：  A.加強產品及技術垂直整合，期能以整體解決方案提供客戶。  B.持續開發策略聯盟夥伴並共創三贏。  C.參與國際組織並透過展覽及成果發表，以增加知名度有利於拓展海外市場。 |

[icon_top](#第一頁)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要業務項目：**  主要係從事研究、開發及銷售積體電路測試載板及提供高頻高速的解決方案。包括晶圓測試載板到IC封裝成品的最終測試載板及IC可靠性分析等服務。 | | | | |
| 公司所屬產業之上、中、下游結構圖：  在半導體製程中，測試產業扮演重要的角色，尤其對於製程良率、品質良窳、成本控管，測試的時程要求與效率，都需要測試產業提供測試機台、測試設備、專業驗證服務及各項測試的零組件，替各階段IC產品的生產流程品質把關。  下圖為測試產業在IC半導體的生產流程中，對每一階段所提供的測試服務流程圖:  雍智科技累積長久的測試服務整合能力，致力提供半導體測試最佳化的整合解決方案，舉凡前端的IC 設計(FPGA IC設計模擬平台)、晶圓測試(Probe Card)、老化測試(Burn in Board)以及後段IC封裝測試(Loard Board)，雍智科技能設計、製造並整合客戶測試的需求，同時提供兼具測試效率與成本的的最佳解決方案。 | | | | |
| 產品名稱 | 產品圖示  及介紹 | 重要用途或功能 | 最近一年度  營收金額(仟元) | 佔總營收  比重(%) |
| Load Board |  | Load board 又稱為 DIB(Device-Interface board), 是做為 Tester( 測試機 )和Handler( 分類機 ) 連接的一個 interface board.  Tester透過 Test program 發送訊號經由 Load board 將每根 pin 的測試訊號再傳到 Device / DUT做相關功能測試。 | 345,816 | 62.39 |
| Burn in Board |  | Burn In Board，為Burn In Tester(Oven)為IC功能(老化)測試的interface board.。  Burn In其目的在於提供待測品一個高溫、高電壓、高電流的環境，使生命週期較短的待測品在Burn In測試的過程中提早的顯現出來，降低產品在客戶使用時的Failure Rate (MTBF)。 | 19,271 | 3.48 |
| Probe Card and Accessories |  | Probe card是做為 Tester( 測試機 )和Prober( 針測機 ) 連接的一個 interface board.  探針卡(Probe Card)應用在積體電路(IC)尚未封裝前， 針對裸晶以探針(Probe)做功能測試。Tester透過 Test program 發送訊號經由 Probe card將每根 pin 的測試訊號再傳到 Wafer Chip / Die做相關功能測試及驗證。 | 20,595 | 3.72 |
| Other Boards | **EVB(Evaluation board)** | Evaluation board為IC設計前期,提供客戶初期評估工程樣板,有助於客戶快速評估並加速開發產品到市場(Time to market)爭取商機。一般多為 評估板、擴充板、金手指…等型態出現。 | 79,192 | 14.29 |
| Others |  | 針對數位、類比訊號等高速解決方案。可提供並滿足客戶端於產品開發工程及量產驗證階段更為完整的測試架構。  \*Connector & RF-cable  \*Module  \*Contact interface | 89,375 | 16.12 |
| 合 計 | | | 554,249 | 100.00 |

[icon_top](#第一頁)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表**  單位：新台幣仟元 | | | | | | | |
| 年度  項目 | | 102年  (註1) | 103年  (註1) | 104年  (註1) | 105年  (註1) | 106年  (註1) | 107年截  至4月份止  **(自結數)**  **(註2)** |
| 營業收入 | | 316,016 | 452,364 | 625,034 | 667,658 | 554,249 | 216,788 |
| 營業毛利 | | 210,027 | 279,712 | 426,455 | 400,493 | 301,136 | 119,430 |
| 毛利率(%) | | 66.46 | 61.83 | 68.23 | 59.98 | 54.33 | 55.09 |
| 營業外收入 | | 1,218 | 989 | 3,412 | 214 | 209 | 76 |
| 營業外支出 | | - | 376 | - | 667 | 12,073 | 595 |
| 稅前損益 | | 99,265 | 170,245 | 273,213 | 214,571 | 128,275 | 73,512 |
| 稅後損益 | | 82,044 | 143,181 | 217,955 | 169,019 | 101,916 | 56,370 |
| 每股盈餘（元） | | 3.43 | 6.25 | 9.46 | 7.34 | 4.39 | 2.29 |
| 股利發放 | 現金股利(元) | 2 | - | 2.5 | 1 | 2 | - |
| 股票股利(資本公積轉增資)(元) | - | - | - | - | - | - |
| 股票股利(盈餘轉增資)(元) | 1 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | - |

註1：102年度起列示採用國際財務報導準則編製之合併財務資訊，資料來源為102~106年度經會計師查核簽證之合併財務報告。

註2：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **最近五年度簡明資產負債表**  單位：新台幣仟元    單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 年度  項目 | | 102年  (註1) | 103年  (註1) | 104年  (註1) | 105年  (註1) | 106年  (註1) |
| 流動資產 | | 340,259 | 409,848 | 623,925 | 630,097 | 602,922 |
| 基金及長期投資 | | - | - | - | - | - |
| 固定資產 | | 6,749 | 6,646 | 8,481 | 162,771 | 255,285 |
| 投資性不動產 | | - | 86,571 | 86,571 | 86,571 | 86,571 |
| 無形資產 | | 3,903 | 6,077 | 12,202 | 18,166 | 17,813 |
| 其他資產 | | 752 | 4,442 | 20,343 | 9,342 | 20,032 |
| 資產總額 | | 351,663 | 513,584 | 751,522 | 906,947 | 982,623 |
| 流動  負債 | 分 配 前 | 82,259 | 92,984 | 154,086 | 159,251 | 112,920 |
| 分 配 後 | 82,259 | 51,590 | 135,045 | 117,206 | (註2) |
| 長期負債 | | - | - | - | - | - |
| 其他負債 | | - | 151 | 426 | 708 | - |
| 負債  總額 | 分 配 前 | 82,259 | 93,135 | 154,512 | 159,959 | 112,920 |
| 分 配 後 | 82,259 | 51,741 | 135,471 | 117,914 | (註2) |
| 股本 | | 119,609 | 166,916 | 191,752 | 210,793 | 246,245 |
| 資本公積 | | 1,050 | 5,716 | 5,716 | 5,716 | 52,206 |
| 保留  盈餘 | 分 配 前 | 153,867 | 249,741 | 401,466 | 532,403 | 571,252 |
| 分 配 後 | 106,560 | 183,511 | 363,384 | 469,336 | (註2) |
| 庫藏股票 | | (5,122) | (1,924) | (1,924) | (1,924) | - |
| 長期股權投資  未實現跌價損失 | | - | - | - | - | - |
| 累積換算調整數 | | - | - | - | - | - |
| 股東權益總額 | 分 配 前 | 269,404 | 420,449 | 597,010 | 746,988 | 869,703 |
| 分 配 後 | 269,404 | 379,055 | 577,969 | 704,943 | (註2) |

註1：102年度起列示採用國際財務報導準則編製之合併財務資訊，資料來源為102~106年度經會計師查核簽證之合併財務報告。

註2：106年度股利分配尚未經股東會決議通過。 [icon_top](#第一頁)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **最近三年度財務比率** | | | | |
| 年 度  項 目 | | 104年 | 105年 | 106年 |
| **財**  **務**  **比**  **率** | 毛利率(%) | 68.23 | 59.98 | 54.33 |
| 流動比率(%) | 404.92 | 395.66 | 533.94 |
| 應收帳款天數(天) | 54 | 63 | 79 |
| 存貨週轉天數(天) | 153 | 154 | 170 |
| 負債比率(%) | 20.56 | 17.64 | 11.49 |

[icon_top](#第一頁)

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[**公開資訊觀測站**](http://newmops.tse.com.tw)!!